

【新聞稿】

發佈日期：2020.08.27

國際半導體產業層峰人士齊聚

2020 年世界半導體理事高峰會 (WSC) 26 日圓滿落幕

台灣半導體產業協會 (TSIA) 擔任主辦單位 首次以視訊方式進行會議

一年一度之世界半導體理事高峰會 (World Semiconductor Council, WSC) 受新冠肺炎疫情影響，今年改以視訊方式於台灣時間 26 日晚上舉行，由台灣半導體產業協會 (TSIA) 擔任主辦單位。

此次半導體理事高峰會由台灣半導體產業協會 (TSIA) 理事長，亦即台積電董事長劉德音博士主持，海內外半導體大廠，包括：AMD (超微)、ASE (日月光)、Etron (鈺創)、GlobalFoundries (格羅方德)、Hermes-Epitek (漢民)、IBM Research (IBM 研究院)、Infineon (英飛凌)、Intel (英特爾)、Kioxia (鎧俠，原東芝記憶體)、MediaTek (聯發科)、NXP (恩智普)、ON Semiconductor (安森美)、Powerchip (力積電)、Realtek (瑞昱)、Robert Bosch GmbH (羅伯特博世)、Samsung (三星)、SK Hynix (海力士)、SMIC (中芯)、STM (意法)、Sony (新力)、TI (德州儀器)、TSMC (台積電)、UMC (聯電) 等公司的執行長或其高層主管均把握難得之國際間產業互動交流機會，參與了這次一年一度的高峰會！

睽違 6 年，今年 TSIA 是第三次主辦 WSC，此次是 WSC 成立 24 年以來首次進行視訊會議。全球半導體領袖對於推動全球半導體產業健全發展的重要性皆具共識在主席 TSIA 理事長劉德音博士的全程主持下，已順利完成年度的聯合聲明及對政府的政策建言，圓滿達成 WSC 之重要任務。而 TSIA 理事長劉德音博士亦自即日起輪值為期一年的 WSC 全球主席，代表處理涉外事務。此次 TSIA 理事長出任此重量級國際組織之主席，可望帶動台灣半導體產業對世界科技及人文進步做出更深一層的貢獻。

關於世界半導體理事高峰會 (WSC)：

世界半導體理事會 (WSC) 為一全球主要半導體製造地區之半導體協會共同組成的國際組織，主要成員包括來自台灣 (TSIA)、美國 (SIA)、歐盟 (ESIA)、日本 (JEITA-JSIA)、韓國 (KSIA)、及中國 (CSIA) 的半導體產業協會。各協會所組成的業界代表團定期舉辦會議，共同討論攸關全球半導體產業發展之議題，包括自由貿易、政府之產業支持措施、智財權保護、反仿冒、加密產品法規

(Encryption)、環境安全衛生 (ESH)、全球半導體市場資訊及趨勢、半導體產品關稅及關務、及貿易便捷化等，每年並對來自會員所在地政府組成的“政府間半導體會議 (GAMS)” 提交政策建議，並適時向 WTO 等國際組織提交產業立場。台灣國際貿易局每年率團參與 GAMS 會議，與來自美國、日本、歐盟、韓國、及中國之政府代表共同討論 WSC 所提出的各項政策建議，並分享各國相關法規執行程序等資訊，因此 WSC 及 GAMS 為台灣半導體產業與國際貿易局能推動全球發展半導體之重要活動。

關於台灣半導體產業協會 (TSIA)：

台灣半導體產業協會 (TSIA) 成立於 1996 年，是一個以"關心產業發展"為出發點的民間團體，透過協會的活動凝聚業界對產業發展的共識，以促成競爭中的合作，提升整體產業競爭力並促進整體產業的健全發展。TSIA 現有研發、設計、製造、封裝、測試、設備、材料等會員廠商 130 餘家，約佔台灣整體 IC 產業產值的百分之八十。更多資訊，請上 www.tsia.org.tw 查詢。

新聞聯絡人：

協理 吳素敏 Julie Wu

886-3-591-3477

julie@tsia.org.tw